

平成25年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年5月10日

上場会社名 株式会社堀場製作所

コード番号 6856 URL <http://www.horiba.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役

四半期報告書提出予定日 平成25年5月15日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け電話会議)

上場取引所 東大

TEL 075-313-8121

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年12月期第1四半期の連結業績(平成25年1月1日～平成25年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年12月期第1四半期	28,738	△2.7	2,340	△35.5	2,344	△34.1	1,370	△36.0
24年12月期第1四半期	29,522	0.7	3,627	16.7	3,555	15.5	2,141	△0.7

(注) 包括利益 25年12月期第1四半期 3,645百万円 (△16.4%) 24年12月期第1四半期 4,361百万円 (28.1%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年12月期第1四半期	32.39	32.29
24年12月期第1四半期	50.63	50.51

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年12月期第1四半期	158,421	101,701	64.0
24年12月期	153,836	99,536	64.5

(参考) 自己資本 25年12月期第1四半期 101,418百万円 24年12月期 99,248百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
24年12月期	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
—	—	15.00	—	35.00	50.00
25年12月期	—	—	—	—	—
25年12月期(予想)	—	18.00	—	27.00	45.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注)当社の平成24年12月期の期末配当金は、1株当たり普通配当金25円に創立60周年記念配当金として10円を加えた35円といたしました。

3. 平成25年12月期の連結業績予想(平成25年1月1日～平成25年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭	
第2四半期(累計)	60,000	5.3	4,900	△7.7	4,500	△11.4	2,500	△18.0	59.11	
通期	130,000	10.5	11,000	△6.4	10,600	△6.6	6,300	△14.8	148.95	

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

25年12月期1Q	42,532,752 株	24年12月期	42,532,752 株
-----------	--------------	---------	--------------

② 期末自己株式数

25年12月期1Q	235,583 株	24年12月期	235,583 株
-----------	-----------	---------	-----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

25年12月期1Q	42,297,169 株	24年12月期1Q	42,297,059 株
-----------	--------------	-----------	--------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	5
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	5
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	5
3. 四半期連結財務諸表	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	8
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	9
(3) 繼続企業の前提に関する注記	10
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
(5) セグメント情報等	10
4. 補足情報	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(詳細は、12～14ページ「平成25年12月期第1四半期決算概要」をご参照ください。)

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、欧州の債務問題や米国における財政問題等の景気下振れリスクを抱えながらも、弱い回復が続きました。我が国経済をみると、為替の円安推移に伴う輸出環境の改善や株高を背景に、企業の景況感などには改善の動きが見られたものの、企業の設備投資は低調な状況が続くなど実体経済の改善には至りませんでした。

この間、為替相場をみると、平成25年1月から3月の平均為替レートは1USドル92.46円、1ユーロは122.06円となり、前年同期に比べて、USドルは14.2%、ユーロは14.7%とそれぞれ円安になりました。

このような状況のもと、当社グループでは、自動車産業における設備投資や研究開発投資が徐々に回復してきたことや円安などにより、自動車計測システム機器部門及び医用システム機器部門は前年同期と比べて増収となりました。しかしながら、半導体産業の設備投資が依然として力強さを欠いたほか、東日本大震災後に販売が急拡大した環境放射線測定器の需要が一巡したこともある、半導体システム機器部門及び環境・プロセスシステム機器部門は前年同期と比べ減収となりました。これらの結果、売上高は28,738百万円と前年同期比2.7%の減収となりました。

利益面では、自動車計測システム機器部門において販売増に伴い増益となったものの、半導体システム機器部門や環境・プロセスシステム機器部門などでの大幅な減益が響き、営業利益は2,340百万円と同35.5%の減益、経常利益は2,344百万円と同34.1%の減益、四半期純利益は1,370百万円と同36.0%の減益となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

(自動車計測システム機器部門)

欧州では販売が減少したものの、日本や米国においては、顧客の投資回復により主力のエンジン排ガス測定装置の販売が堅調に推移したほか、円安により海外売上高が円換算で増加しました。

この結果、売上高は9,956百万円と前年同期比8.4%の増収、営業利益は897百万円と同59.6%の増益となりました。

(環境・プロセスシステム機器部門)

煙道排ガス分析装置や大気汚染監視用分析装置の販売は日本国内において底堅く推移したものの、環境放射線測定器の販売が減少しました。

この結果、売上高は3,131百万円と前年同期比23.7%の減収、営業利益は356百万円と同60.0%の減益となりました。

(医用システム機器部門)

日本国内での血球計数装置の販売が底堅く推移したほか、円安により欧米での売上高が円換算で増加したことなどにより、売上高が増加しました。一方、北米においては費用増などにより一時的に収益性が悪化しました。

この結果、売上高は6,348百万円と前年同期比14.5%の増収、営業利益は530百万円と同28.9%の減益となりました。

(半導体システム機器部門)

半導体メーカーの設備投資が緩やかな回復に転じたことで、半導体製造装置メーカー向けのマスフローコントローラーの販売は前四半期（平成24年12月期第4四半期）より増加したものの、前年同期と比較すると低水準に留まりました。

この結果、売上高は4,326百万円と前年同期比21.5%の減収、営業利益は506百万円と前年同期比58.1%の減益となりました。

(科学システム機器部門)

円安により欧米での売上高が円換算で増加したものの、欧州での政府予算削減による大学・研究機関向けの販売が減少したことなどから、売上高は4,975百万円と前年同期比3.9%の減収、営業利益は48百万円と同77.7%の減益となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ4,584百万円増加し、158,421百万円となりました。現金及び預金が1,724百万円減少したものの、有形固定資産が1,574百万円、仕掛品が1,253百万円、商品及び製品が930百万円、投資有価証券が830百万円、有価証券が729百万円それぞれ増加したことなどによります。

負債総額は前連結会計年度末に比べ2,419百万円増加し、56,719百万円となりました。短期借入金が1,202百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が563百万円、賞与引当金が478百万円それぞれ増加したことなどによります。

純資産は前連結会計年度末に比べ2,164百万円増加し、101,701百万円となりました。為替換算調整勘定が1,828百万円、その他有価証券評価差額金が451百万円それぞれ増加したことなどによります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の収益や為替相場の動向を勘案し、平成25年12月期第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想を以下の通りといたします。

第2四半期連結累計期間業績予想

(単位：百万円)

	前回予想 (2月14日時点)	今回予想 (5月10日時点)	差額
売上高	60,000	60,000	—
営業利益	3,300	4,900	1,600
経常利益	3,100	4,500	1,400
四半期純利益	1,700	2,500	800

セグメント別第2四半期連結累計期間業績予想

売上高

(単位：百万円)

	前回予想 (2月14日 時点)	今回予想 (5月10日 時点)	差額
自動車	21,000	21,000	—
環境	7,000	6,500	△500
医用	12,500	12,500	—
半導体	8,000	9,500	1,500
科学	11,500	10,500	△1,000
合計	60,000	60,000	—

営業利益

(単位：百万円)

	前回予想 (2月14日 時点)	今回予想 (5月10日 時点)	差額
自動車	300	1,600	1,300
環境	500	500	—
医用	1,300	1,300	—
半導体	600	1,400	800
科学	600	100	△500
合計	3,300	4,900	1,600

第2四半期連結累計期間の業績予想につきましては、足元の受注動向を勘案し、環境・プロセスシステム機器部門と科学システム機器部門の売上高を、それぞれ500百万円、1,000百万円下方修正した一方、半導体メーカーの設備投資が回復基調にあることから、半導体システム機器部門の売上高を1,500百万円上方修正いたしました。この結果、全社での売上高は従来の予想と同額の60,000百万円といたしました。

利益面では、科学システム機器部門が販売減により営業利益予想を500百万円下方修正したものの、自動車計測システム機器部門及び販売増が見込まれる半導体システム機器部門において、営業利益をそれぞれ1,300百万円、800百万円上方修正いたしました。環境・プロセスシステム機器部門と医用システム機器部門においては従来予想を据え置きました。

これらの結果、営業利益は従来の予想から1,600百万円上方修正し4,900百万円といたしました。また、営業増益により経常利益と四半期純利益についてもそれぞれ1,400百万円、800百万円上方修正いたしました。

通期連結業績予想

(単位：百万円)

	前回予想 (2月14日時点)	今回予想 (5月10日時点)	差額
売上高	130,000	130,000	—
営業利益	11,000	11,000	—
経常利益	10,600	10,600	—
当期純利益	6,300	6,300	—

セグメント別通期連結業績予想

売上高

(単位：百万円)

	前回予想 (2月14日 時点)	今回予想 (5月10日 時点)	差額
自動車	48,000	48,000	—
環境	14,000	15,000	1,000
医用	25,000	25,000	—
半導体	19,000	20,000	1,000
科学	24,000	22,000	△2,000
合計	130,000	130,000	—

営業利益

(単位：百万円)

	前回予想 (2月14日 時点)	今回予想 (5月10日 時点)	差額
自動車	3,000	3,500	500
環境	1,300	1,300	—
医用	2,800	2,800	—
半導体	2,500	2,900	400
科学	1,400	500	△900
合計	11,000	11,000	—

通期の連結業績予想につきましては、売上高を、足元の受注動向などを勘案し、環境・プロセスシステム機器部門と半導体システム機器部門において、それぞれ上方修正いたしました。一方、科学システム機器部門においては、下方修正いたしました。利益面では、自動車計測システム機器部門と半導体システム機器部門において、営業利益予想をそれぞれ上方修正いたしました。科学システム機器部門につきましては、売上高の下方修正に伴い、営業利益を下方修正いたしました。この結果、営業利益全体では、従来予想を据え置きました。また、経常利益や当期純利益についても従来予想を据え置きました。

なお、当期の配当予想につきましては、変更はありません。

※業績予想につきましては平成25年5月10日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は、これらの予想数値と異なる場合があります。その要因のうち、主なものは以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。

事業に関するリスク

為替相場の変動を含む国際的活動に伴う諸リスク、買収や提携に伴う業績や財政状態の変化リスク、

自然災害による設備の破損とそれに伴う納期遅延等リスク、契約や取引に関するリスク、各種法規制等開発・製造に関するリスク

製造物責任によるリスク、新製品開発の遅延リスク、知的財産権に関するリスク、原材料調達のリスク
(量の確保、価格変動)

財務に関するリスク

保有有価証券やその他資産の時価の変動、制度変更や会計上の方針変更に伴う繰延税金資産の取り崩しなどの発生

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	34,685	32,961
受取手形及び売掛金	37,521	37,597
有価証券	6,100	6,829
商品及び製品	10,099	11,030
仕掛品	10,053	11,307
原材料及び貯蔵品	7,947	8,304
繰延税金資産	2,881	3,213
その他	3,554	3,914
貸倒引当金	△856	△775
流動資産合計	111,988	114,382
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	11,894	12,115
機械装置及び運搬具（純額）	3,171	3,629
土地	8,172	8,599
建設仮勘定	1,851	2,163
その他（純額）	3,089	3,246
有形固定資産合計	28,179	29,753
無形固定資産		
のれん	319	502
ソフトウエア	3,488	3,443
その他	681	815
無形固定資産合計	4,490	4,761
投資その他の資産		
投資有価証券	4,045	4,875
繰延税金資産	2,030	1,707
その他	3,176	2,998
貸倒引当金	△74	△58
投資その他の資産合計	9,178	9,522
固定資産合計	41,848	44,038
資産合計	153,836	158,421

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,829	12,392
短期借入金	5,523	4,320
未払金	9,195	8,984
未払法人税等	1,317	1,642
繰延税金負債	6	11
賞与引当金	902	1,381
役員賞与引当金	38	108
製品保証引当金	1,176	1,236
その他	7,671	9,913
流動負債合計	37,662	39,992
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	2,113	2,236
繰延税金負債	153	164
退職給付引当金	2,066	2,075
役員退職慰労引当金	195	—
損害補償損失引当金	457	445
その他	1,651	1,806
固定負債合計	16,637	16,727
負債合計	54,299	56,719
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,011	12,011
資本剰余金	18,717	18,717
利益剰余金	71,725	71,615
自己株式	△780	△780
株主資本合計	101,674	101,563
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	987	1,439
為替換算調整勘定	△3,413	△1,585
その他の包括利益累計額合計	△2,426	△145
新株予約権	245	245
少数株主持分	42	37
純資産合計	99,536	101,701
負債純資産合計	153,836	158,421

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年1月1日 至 平成24年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日)
売上高	29,522	28,738
売上原価	16,512	16,556
売上総利益	13,009	12,182
販売費及び一般管理費	9,381	9,842
営業利益	3,627	2,340
営業外収益		
受取利息	35	40
受取配当金	1	2
為替差益	—	28
助成金収入	20	55
雑収入	64	34
営業外収益合計	122	160
営業外費用		
支払利息	112	104
為替差損	60	—
持分法による投資損失	—	35
雑損失	21	16
営業外費用合計	194	156
経常利益	3,555	2,344
特別利益		
固定資産売却益	22	8
損害補償損失引当金戻入額	42	—
負ののれん発生益	—	60
特別利益合計	65	69
特別損失		
固定資産除却損	3	0
減損損失	8	34
投資有価証券評価損	—	0
特別損失合計	12	35
税金等調整前四半期純利益	3,608	2,377
法人税、住民税及び事業税	1,716	1,191
法人税等調整額	△248	△176
法人税等合計	1,468	1,015
少数株主損益調整前四半期純利益	2,140	1,361
少数株主損失(△)	△1	△8
四半期純利益	2,141	1,370

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年1月1日 至 平成24年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,140	1,361
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	386	451
為替換算調整勘定	1,834	1,832
持分法適用会社に対する持分相当額	0	△0
その他の包括利益合計	2,221	2,283
四半期包括利益	4,361	3,645
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,362	3,650
少数株主に係る四半期包括利益	△0	△5

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

I 前第1四半期連結累計期間（自平成24年1月1日 至平成24年3月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	自動車計測 システム 機器	環境・ プロセス システム機器	医用 システム 機器	半導体 システム 機器	科学 システム 機器		
売上高							
外部顧客への売上 高	9,185	4,106	5,543	5,508	5,178	—	29,522
セグメント間の内 部売上高又は振替 高	—	—	—	—	—	—	—
計	9,185	4,106	5,543	5,508	5,178	—	29,522
セグメント利益	562	893	746	1,210	215	—	3,627

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

当社の連結子会社である北京ホリバメトロン社（中国）が北京匯博隆儀器有限公司との間で営業資産譲渡に係る契約を締結しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第1四半期連結累計期間においては195百万円であります。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間（自平成25年1月1日 至平成25年3月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	自動車計測 システム 機器	環境・ プロセス システム機器	医用 システム 機器	半導体 システム 機器	科学 システム 機器		
売上高 外部顧客への売上 高 セグメント間の内 部売上高又は振替 高	9,956	3,131	6,348	4,326	4,975	—	28,738
計	9,956	3,131	6,348	4,326	4,975	—	28,738
セグメント利益	897	356	530	506	48	—	2,340

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「科学システム機器」セグメントにおいて、売却予定の建物について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間において30百万円であります。

(のれんの金額の重要な変動)

「科学システム機器」セグメントにおいて、当社は株式会社トプコンより電子ビーム技術を取得し、これに伴いのれんを計上しております。

なお、当該事象による増加額は、当第1四半期連結累計期間において170百万円であります。

(重要な負ののれん発生益)

「環境・プロセスシステム機器」セグメントにおいて、当社連結子会社がキャメロン社(米国)よりエチレン精製などのプロセスにおける計測設備の事業部門を買収しており、これに伴い負ののれん発生益を計上しております。

なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第1四半期連結累計期間において60百万円であります。

4. 補足情報

平成25年12月期第1四半期 決算概要

連結

1. 連結決算業績

単位:百万円

	25/12実績		24/12実績		対前年同期増減		25/12予想		24/12実績	
	1Q(3ヶ月)	1Q(3ヶ月)	金額	率	上期	通期	上期	通期	上期	通期
売 上	28,738	29,522	△783	△2.7%	60,000	130,000	56,955	117,609		
営 業 利 益	2,340	3,627	△1,287	△35.5%	4,900	11,000	5,307	11,751		
営業利益率	8.1%	12.3%	△4.2P		8.2%	8.5%	9.3%	10.0%		
経 常 利 益	2,344	3,555	△1,210	△34.1%	4,500	10,600	5,079	11,353		
経常利益率	8.2%	12.0%	△3.8P		7.5%	8.2%	8.9%	9.7%		
当 期 純 利 益	1,370	2,141	△771	△36.0%	2,500	6,300	3,049	7,396		
当期純利益率	4.8%	7.3%	△2.5P		4.2%	4.8%	5.4%	6.3%		
US\$	92.46	79.35	+13.11		90.00	90.00	79.77	79.81		
Euro	122.06	104.14	+17.92		120.00	120.00	103.48	102.55		

2. 連結セグメント別業績

単位:百万円

売 上	25/12実績		24/12実績		対前年同期増減		25/12予想		24/12実績	
	1Q(3ヶ月)	1Q(3ヶ月)	金額	率	上期	通期	上期	通期	上期	通期
自動車	9,956	9,185	+770	+8.4%	21,000	48,000	18,575	43,230		
環境・プロセス	3,131	4,106	△974	△23.7%	6,500	15,000	7,108	13,709		
医 用	6,348	5,543	+804	+14.5%	12,500	25,000	11,041	22,400		
半 導 体	4,326	5,508	△1,181	△21.5%	9,500	20,000	10,415	17,861		
科 学	4,975	5,178	△203	△3.9%	10,500	22,000	9,813	20,406		
Total	28,738	29,522	△783	△2.7%	60,000	130,000	56,955	117,609		

當 業 利 益	25/12実績		24/12実績		対前年同期増減		25/12予想		24/12実績	
	1Q(3ヶ月)	1Q(3ヶ月)	金額	率	上期	通期	上期	通期	上期	通期
自動車	897	562	+335	+59.6%	1,600	3,500	734	4,412		
環境・プロセス	356	893	△536	△60.0%	500	1,300	1,021	1,642		
医 用	530	746	△215	△28.9%	1,300	2,800	1,399	2,478		
半 導 体	506	1,210	△703	△58.1%	1,400	2,900	1,934	2,274		
科 学	48	215	△167	△77.7%	100	500	218	943		
Total	2,340	3,627	△1,287	△35.5%	4,900	11,000	5,307	11,751		

3. 連結[仕向地別]セグメント別売上

単位:百万円

	25/12実績		24/12実績		対前年同期増減		25/12予想		24/12実績	
	1Q(3ヶ月)		1Q(3ヶ月)		金額	率	上期	通期	上期	通期
	自動車	9,956	9,185	+770	+8.4%	21,000	48,000	18,575	43,230	
日本	4,961	4,838	+122	+2.5%		8,000	15,500	8,233	15,051	
アジア	1,873	1,329	+544	+40.9%		5,800	13,600	3,961	12,524	
アメリカ※	1,185	1,045	+140	+13.5%		2,700	6,700	2,231	5,346	
欧洲	1,935	1,972	△36	△1.9%		4,500	12,200	4,148	10,308	
環境・プロセス	3,131	4,106	△974	△23.7%		6,500	15,000	7,108	13,709	
日本	2,208	2,980	△772	△25.9%		4,400	9,000	5,023	9,268	
アジア	287	361	△74	△20.7%		700	2,000	771	1,850	
アメリカ※	277	302	△24	△8.2%		700	2,200	543	996	
欧洲	358	461	△102	△22.2%		700	1,800	769	1,593	
医 用	6,348	5,543	+804	+14.5%		12,500	25,000	11,041	22,400	
日本	1,412	1,408	+4	+0.3%		2,800	5,500	2,646	5,281	
アジア	713	746	△33	△4.5%		1,700	3,500	1,368	2,882	
アメリカ※	1,551	1,329	+221	+16.7%		3,000	6,000	2,651	5,333	
欧洲	2,671	2,059	+611	+29.7%		5,000	10,000	4,375	8,902	
半導体	4,326	5,508	△1,181	△21.5%		9,500	20,000	10,415	17,861	
日本	2,117	2,980	△862	△28.9%		4,600	9,500	5,357	9,120	
アジア	1,295	1,544	△248	△16.1%		2,700	5,500	3,087	5,268	
アメリカ※	725	656	+68	+10.5%		1,700	3,500	1,363	2,377	
欧洲	187	327	△139	△42.7%		500	1,500	607	1,095	
科 学	4,975	5,178	△203	△3.9%		10,500	22,000	9,813	20,406	
日本	1,969	2,286	△316	△13.9%		3,500	6,800	3,666	7,055	
アジア	687	830	△142	△17.2%		2,100	4,200	1,966	3,744	
アメリカ※	1,198	868	+330	+38.0%		2,400	5,000	1,813	4,086	
欧洲	1,119	1,193	△73	△6.2%		2,500	6,000	2,367	5,520	
合 計	28,738	29,522	△783	△2.7%		60,000	130,000	56,955	117,609	
日本	12,669	14,493	△1,824	△12.6%		23,300	46,300	24,927	45,777	
アジア	4,856	4,812	+44	+0.9%		13,000	28,800	11,155	26,270	
アメリカ※	4,938	4,201	+737	+17.5%		10,500	23,400	8,604	18,140	
欧洲	6,273	6,014	+258	+4.3%		13,200	31,500	12,267	27,421	

※ 北米・南米の全地域を含んでおります。

4. 資本的支出・減価償却費・研究開発費

単位:百万円

	25/12		24/12		
	1Q実績		通期予想		
	資本的支出※	1,773	6,500	1Q実績	通期実績
減価償却費		996	4,500	1,434	7,882
研究開発費		2,328	11,000	951	3,743
				2,437	10,092

※ 有形固定資産及び無形固定資産への投資額であります。

5. 連結決算業績(四半期比較)

	25/12			24/12実績				単位:百万円
	1Q実績	2Q予想	下期予想	1Q	2Q	3Q	4Q	
売上	28,738	31,261	70,000	29,522	27,432	25,889	34,765	
営業利益	2,340	2,559	6,100	3,627	1,680	1,748	4,695	
営業利益率	8.1%	8.2%	8.7%	12.3%	6.1%	6.8%	13.5%	
経常利益	2,344	2,155	6,100	3,555	1,523	1,597	4,676	
経常利益率	8.2%	6.9%	8.7%	12.0%	5.6%	6.2%	13.5%	
四半期純利益	1,370	1,129	3,800	2,141	908	1,027	3,319	
四半期純利益率	4.8%	3.6%	5.4%	7.3%	3.3%	4.0%	9.5%	
US\$	92.46	87.54	90.00	79.35	80.19	78.63	81.07	
Euro	122.06	117.94	120.00	104.14	102.82	98.20	105.04	

6. 連結セグメント別業績(四半期比較)

	25/12			24/12実績				単位:百万円
	1Q実績	2Q予想	下期予想	1Q	2Q	3Q	4Q	
売上	28,738	31,261	70,000	29,522	27,432	25,889	34,765	
自動車	9,956	11,043	27,000	9,185	9,390	9,343	15,311	
環境・プロセス	3,131	3,368	8,500	4,106	3,002	3,005	3,596	
医療用	6,348	6,151	12,500	5,543	5,497	5,451	5,907	
半導体	4,326	5,173	10,500	5,508	4,907	3,614	3,831	
科学	4,975	5,524	11,500	5,178	4,635	4,474	6,119	
Total	28,738	31,261	70,000	29,522	27,432	25,889	34,765	
営業利益	2,340	2,559	6,100	3,627	1,680	1,748	4,695	
自動車	897	702	1,900	562	171	731	2,947	
環境・プロセス	356	143	800	893	128	223	398	
医療用	530	769	1,500	746	652	577	501	
半導体	506	893	1,500	1,210	724	145	194	
科学	48	51	400	215	2	71	653	
Total	2,340	2,559	6,100	3,627	1,680	1,748	4,695	

7. 連結セグメント別受注・受注残状況(四半期比較)

	25/12			24/12実績				単位:百万円
	1Q実績	2Q予想	下期予想	1Q	2Q	3Q	4Q	
受注	33,453	-	-	33,188	27,718	29,527	31,513	
自動車	12,840	-	-	12,348	10,148	12,446	12,223	
環境・プロセス	3,913	-	-	3,933	3,211	3,074	3,367	
医療用	6,742	-	-	6,031	5,299	5,402	6,258	
半導体	4,650	-	-	5,372	4,532	4,077	3,901	
科学	5,306	-	-	5,502	4,526	4,526	5,762	
Total	33,453	-	-	33,188	27,718	29,527	31,513	
受注残	45,430	-	-	40,043	40,330	43,968	40,715	
自動車	31,412	-	-	27,755	28,512	31,616	28,527	
環境・プロセス	3,357	-	-	2,525	2,734	2,804	2,575	
医療用	3,059	-	-	2,562	2,364	2,314	2,665	
半導体	2,079	-	-	1,597	1,223	1,685	1,755	
科学	5,521	-	-	5,603	5,495	5,547	5,190	

IR窓口

株式会社 堀場製作所 経営戦略本部 上杉 英太
〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 TEL 075-325-5003（直通） E-mail eita.uesugi@horiba.com